

반도체 소재·부품 시험평가센터 구축 사업 KIT 반도체 기업지원 사업 추가 모집 공고

산업통상자원부 「반도체 소재·부품 시험평가센터 구축 사업」의 일환으로
반도체 특화단지 지역 반도체 소재·부품에 대한 시험/평가/분석 인프라 구축을 위해
국립금오공과대학교(KIT)에서 기업지원 모집 공고를 하오니 많은 참여 바랍니다.

2026년 6월 17일

국립금오공과대학교 산학협력단장

I 개요

□ 사업목적

- 반도체 소재·부품 기업 맞춤형 컨설팅 지원 및 솔루션 제공
- 반도체 장비 교육 지원으로 전문기술인력을 양성하여 반도체 기업의 시험평가 기술 경쟁력 강화

□ 모집기간 : 2026년 6월 18일(목) ~ 2026년 7월 3일(금) 18:00

□ 최종선정 : 2026년 7월 중순(개별통보)

□ 지원기간 : 선정 후 ~ 2026년 10월 30일(금) [약 3개월]

※ 상기 일정은 진행 상황에 따라 가변적일 수 있음

□ 지원대상 : 반도체 소재·부품 관련 기업

※ 구미시 반도체 기업협의체 우선 지원

□ 지원내용

지원분야	지원내용	목표 건수	모집 건수
기술지도	전문가 1:1 매칭을 통한 공정개선, 품질향상, 수명향상지원	10	8
고장분석·재설계	교내 분석장비를 이용한 반도체 소재·부품 분석 지원	8	2
네트워크 구성	반도체 교육 세미나 개최를 통한 기업 간 네트워크 형성	20	5
전문인력양성	반도체 관련 장비 맞춤형 교육 지원(교내 또는 기업 보유장비)		

※ 각 지원분야 중복 신청 가능

※ 전액 무상 지원

II 신청방법 및 절차

□ 신청기간 : 공고시점 ~ 2026. 7. 3.(금) 18:00

□ 신청방법

○ URL(<https://forms.gle/jBPnmJWjrM4m2q5L7>) 또는 QR코드 접속 → 신청서 작성 및 제출

□ 추진일정

절차	주요내용
모집 공고	- 반도체 기업 대상 모집 공고
↓	
신청서 접수	- 지원신청서 접수
↓	
최종선정 및 결과통보	- 지원자격 검토 및 개별 결과통보
↓	
지원 일정 확정	- 지원분야별 일정 조율 및 확정
↓	
기술지도	- 전문가와 1:1 매칭 - 공정개선, 품질향상, 수명향상 지원
고장분석·재설계	- 반도체 소재·부품 고장원인 분석 지원 - 교내 분석장비를 활용한 분석 지원
네트워크 구성	- 반도체 교육 세미나 개최 - 기업 간 네트워크 구성
전문 인력 양성	- 반도체 기업 재직자 대상 장비 교육 - 기업 맞춤형 보유 장비 교육

□ 문의처

문 의 처	국립금오공과대학교 공동실험실습관
전 화 번 호	054-478-6923
e-mail	redbass@kumoh.ac.kr